



(19)대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(51) 。 Int. Cl.	(45) 공고일자	2007년06월19일
H05B 33/22 (2006.01)	(11) 등록번호	10-0728790
H05B 33/10 (2006.01)	(24) 등록일자	2007년06월08일

(21) 출원번호	10-2005-0123755	(65) 공개번호
(22) 출원일자	2005년12월15일	(43) 공개일자
심사청구일자	2005년12월15일	

(73) 특허권자 삼성에스디아이 주식회사
 경기 수원시 영통구 신동 575

(72) 발명자 전우식
 경기도 화성군 양감면 요당리 625-3

 유경진
 서울특별시 잠실동 19 주공아파트 124-512

 강철규
 경기도 용인시 기흥읍 공세리 428-5

 전희철
 경기도 용인시 기흥읍 공세리 428-5

(74) 대리인 팬코리아특허법인

(56) 선행기술조사문헌
KR1020040101004 A

심사관 : 손희수

전체 청구항 수 : 총 14 항

(54) 유기 발광 표시 장치 및 그 제조 방법

(57) 요약

본 발명은 유기 발광 표시 장치 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 유기 발광 표시 장치는 기판 부재, 상기 기판 부재 상에 형성된 게이트 라인 및 게이트 전극을 포함하는 게이트 배선, 상기 게이트 배선을 덮으며 스핀 온 글라스 (spin on glass, SOG)막으로 형성된 층간 절연막, 상기 층간 절연막 위에 형성된 데이터 라인, 공통 전원 라인, 소스 전극, 드레인 전극, 및 상기 드레인 전극에서 연장 형성된 제1 전극을 포함하는 데이터 배선, 상기 데이터 배선을 덮으며 상기 제1 전극을 노출시키는 개구부를 갖는 화소 정의막, 상기 개구부 내의 상기 제1 전극 상에 형성된 유기층, 그리고 상기 화소 정의막 및 상기 유기층 상에 형성된 제2 전극을 포함한다.

대표도

도 2

특허청구의 범위

청구항 1.

기관 부재,

상기 기관 부재 상에 형성된 게이트 전극,

상기 게이트 전극을 덮으며, 스핀 온 글라스(spin on glass, SOG)막으로 형성되고, 2 내지 100 범위에 속하는 유전율을 가지는 층간 절연막,

상기 층간 절연막 위에 형성된 소스 전극 및 드레인 전극,

상기 드레인 전극에서 연장되어 상기 드레인 전극과 동일한 층에 형성된 제1 전극,

상기 소스 전극, 상기 드레인 전극 및 상기 제1 전극을 덮으며 상기 제1 전극을 노출시키는 개구부를 갖는 화소 정의막,

상기 개구부 내의 상기 제1 전극 상에 형성된 유기층, 그리고

상기 화소 정의막 및 상기 유기층 상에 형성된 제2 전극

을 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 2.

제1항에서,

상기 층간 절연막은 규소 산화물(Si oxide)계 물질을 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 3.

제2항에서,

상기 층간 절연막은 규소-탄소 결합 구조 및 탄소-수소 결합 구조 중에서 하나 이상의 결합 구조를 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 4.

삭제

청구항 5.

제1항에서,

상기 제1 전극은 반사형 물질을 포함하여 형성되며, 상기 제2 전극은 투명한 도전성 물질을 포함하여 형성된 유기 발광 표시 장치.

청구항 6.

제1항에서,

상기 제1 전극은 투명한 도전성 물질을 포함하여 형성되며, 상기 제2 전극은 반사형 물질을 포함하여 형성된 유기 발광 표시 장치.

청구항 7.

제1항에서,

상기 층간 절연막은 스핀 코팅(spin coating) 방법으로 형성된 유기 발광 표시 장치.

청구항 8.

제1항에서,

상기 층간 절연막을 형성하는 스핀 온 글라스막은 실록산(siloxane)계 화합물, 실라젠(silazane)계 화합물 및 실리케이트(silicate)계 화합물 중에서 하나 이상의 화합물을 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 9.

제1항에서,

상기 게이트 전극과 동일한 층에 형성된 제1 유지 전극과, 상기 소스 전극, 상기 드레인 전극 및 상기 제1 전극과 동일한 층에 형성된 제2 유지 전극을 더 포함하는 유기 발광 표시 장치.

청구항 10.

기관 부재 상에 게이트 전극을 형성하는 단계,

상기 게이트 전극을 덮으며 2 내지 100 범위에 속하는 유전율을 가지는 스핀 온 글라스(spin on glass, SOG)막으로 층간 절연막을 형성하는 단계,

상기 층간 절연막 패턴 위에 소스 전극, 드레인 전극 및 상기 드레인 전극에서 일체로 연장된 제1 전극을 형성하는 단계,

상기 소스 전극, 상기 드레인 전극 및 상기 제1 전극을 덮으며, 상기 제1 전극을 노출시키는 개구부를 갖는 화소 정의막을 형성하는 단계,

상기 개구부 내의 상기 제1 전극 상에 유기층을 형성하는 단계, 그리고

상기 화소 정의막 및 상기 유기층 상에 제2 전극을 형성하는 단계

를 포함하는 유기 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 11.

제10항에서,

상기 층간 절연막을 형성하는 단계는 스핀 코팅 방법(spin coating)을 사용하여 상기 스핀 온 글라스막을 도포하는 공정과, 도포된 상기 스핀 온 글라스막을 경화시키는 공정을 포함하는 유기 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 12.

제10항에서,

상기 층간 절연막은 규소 산화물(Si oxide)계 물질을 포함하는 유기 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 13.

제12항에서,

상기 층간 절연막은 규소-탄소 결합 구조 및 탄소-수소 결합 구조 중에서 하나 이상의 결합 구조를 포함하는 유기 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 14.

삭제

청구항 15.

제10항에서,

상기 층간 절연막은 실록산(siloxane)계 화합물, 실라젠(silozne)계 화합물 및 실리케이트(silicate)계 화합물 중에서 하나 이상의 화합물을 포함하는 유기 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 16.

제10항에서,

상기 게이트 전극과 동일한 층에 형성된 제1 유지 전극과, 상기 소스 전극, 상기 드레인 전극 및 상기 제1 전극과 동일한 층에 형성된 제2 유지 전극을 더 포함하는 유기 발광 표시 장치의 제조 방법.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 유기 발광 표시 장치 및 그 제조 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 구조가 간단하면서도 불량의 발생을 억제하고 향상된 성능을 갖는 유기 발광 표시 장치 및 그 제조 방법에 관한 것이다.

근래에 음극선관(cathode ray tube, CRT)의 단점을 극복하여 경량화 및 소형화가 가능한 평판 표시 장치가 차세대 표시 장치로 각광 받고 있다. 이러한 평판 표시 장치의 대표적인 예로 플라즈마 디스플레이 패널(plasma display panel, PDP), 액정 표시 장치(liquid crystal display, LCD), 유기 발광 표시 장치(organic luminescent display) 등이 있다.

유기 발광 표시 장치는 유기 화합물을 발광시켜 화상을 표시하는 자발광형 표시 장치로서, 다른 평판 표시 장치에 비해 넓은 시야각 확보가 가능하며 고해상도 실현이 가능하다. 유기 발광 표시 장치는 구동 방법에 따라 능동 구동(active matrix, AM)형 유기 발광 표시 장치와 수동 구동(passive matrix, PM)형 유기 발광 표시 장치로 구분될 수 있다.

능동 구동형 유기 발광 표시 장치에서 화면을 표시하는 최소 단위인 화소는 발광하여 화상을 표시하는 발광부와 발광부를 구동하는 회로부를 포함하는 것이 일반적이다.

발광부는 다이오드 특성을 가져서 유기 발광 다이오드(Organic Light Emitting Diode)라고도 불리며, 이는 정공 주입 전극인 양(+)극과, 전자 주입 전극인 음(-)극 및 이들 전극 사이에 배치된 유기층을 포함하는 구조를 갖는다.

회로부는 통상적으로 두개의 박막 트랜지스터(thin film transistor, TFT)와 하나의 축전 소자(capacitor)를 포함한다. 여기서, 축전 소자를 형성하는 두개의 유지 전극 사이와, 박막 트랜지스터를 형성하는 게이트 전극과 소스 전극 및 드레인 전극 사이에는 층간 절연막이 배치된다.

두개의 박막 트랜지스터 중에서 하나는 복수의 발광부들 중에서 발광시키고자 하는 발광부를 선택하는 작용을 하는 스위칭 소자의 기능을 한다. 그리고 다른 하나의 박막 트랜지스터는 선택된 발광부의 발광층을 발광시키기 위한 구동 전원을 인가하는 구동 소자의 기능을 한다.

종래에는 일반적으로 구동 소자의 기능을 하는 박막 트랜지스터의 드레인 전극과, 발광부의 양(+)극은 각각 별개로 형성되어 상호 연결되었다. 그리고 이 둘 사이에는 별도의 절연막이 형성된다. 즉, 드레인 전극의 아래와 위에 각각 별도의 절연막이 형성되었다.

이와 같이, 종래의 유기 발광 표시 장치는 많은 도전층과 많은 절연층이 반복 형성되어 구조가 복잡하고, 따라서 제조 공정이 늘어 생산성이 떨어지는 문제점을 가지고 있다.

또한, 절연층들 중에서 일부는 축전 소자 및 박막 트랜지스터를 형성하게 되는데, 이러한 절연층이 갖는 유전율이나 평탄화 특성이 유기 발광 표시 장치의 성능에 많은 영향을 미치게 된다.

즉, 절연층이 갖는 유전율은 축전 소자의 축전 용량이나 박막 트랜지스터의 저항 및 정전 용량에 기인한 전기 신호 지연(RC delay) 현상에 영향을 준다. 또한, 절연층이 평탄하게 형성되지 않으면, 절연층 위에 형성된 배선층에 구조적 단차가 생겨 단선 또는 접촉 불량과 같은 문제점이 생길 수 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위한 것으로, 구조가 간단하면서도 불량의 발생을 억제하고 향상된 성능을 갖는 유기 발광 표시 장치를 제공하고자 한다.

또한, 상기한 유기 발광 표시 장치의 제조 방법을 제공하고자 한다.

발명의 구성

전술한 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 유기 발광 표시 장치는 기판 부재, 상기 기판 부재 상에 형성된 및 게이트 전극, 상기 게이트 전극을 덮으며 스핀 온 글라스(spin on glass, SOG)막으로 형성된 층간 절연막, 상기 층간 절연막 위에 형성된 소스 전극 및 드레인 전극, 상기 드레인 전극에서 연장되어 동일한 층에 형성된 제1 전극, 상기 소스 전극, 상기 드레인 전극 및 상기 제1 전극을 덮으며 상기 제1 전극을 노출시키는 개구부를 갖는 화소 정의막, 상기 개구부 내의 상기 제1 전극 상에 형성된 유기층, 그리고 상기 화소 정의막 및 상기 유기층 위에 형성된 제2 전극을 포함한다.

상기 층간 절연막은 규소 산화물(Si oxide)계 물질을 포함하는 것이 바람직하다.

상기 층간 절연막은 규소-탄소 결합 구조 및 탄소-수소 결합 구조 중에서 하나 이상의 결합 구조를 포함하는 것이 바람직하다.

상기 층간 절연막의 유전율이 2 내지 100 범위에 속하는 것이 바람직하다.

상기 제1 전극은 반사형 물질을 포함하여 형성되며, 상기 제2 전극은 투명한 도전성 물질을 포함하여 형성될 수 있다.

상기 제1 전극은 투명한 도전성 물질을 포함하여 형성되며, 상기 제2 전극은 반사형 물질을 포함하여 형성될 수 있다.

상기 층간 절연막은 스핀 코팅(spin coating) 방법으로 형성된 것이 바람직하다.

상기 층간 절연막을 형성하는 스핀 온 글라스막은 실록산(siloxane)계 화합물, 실라젠(silazane)계 화합물 및 실리케이트(silicate)계 화합물 중에서 하나 이상의 화합물을 포함하는 것이 바람직하다.

상기 게이트 전극과 동일한 층에 형성된 제1 유지 전극과, 상기 소스 전극, 상기 드레인 전극 및 상기 제1 전극과 동일한 층에 형성된 제2 유지 전극을 더 포함하는 것이 바람직하다.

또한, 전술한 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 유기 발광 표시 장치의 제조 방법은 기판 부재 상에 게이트 전극을 형성하는 단계, 상기 게이트 전극을 덮으며 스핀 온 글라스(spin on glass, SOG)막인 층간 절연막을 형성하는 단계, 상기 층간 절연막 패턴 위에 형성된 소스 전극, 드레인 전극 및 상기 드레인 전극에서 연장 형성된 제1 전극을 형성하는 단계, 상기 소스 전극, 상기 드레인 전극 및 상기 제1 전극을 덮으며, 상기 제1 전극을 노출시키는 개구부를 갖는 화소 정의막을 형성하는 단계, 상기 개구부 내의 상기 제1 전극 상에 유기층을 형성하는 단계, 그리고 상기 화소 정의막 및 상기 유기층 상에 제2 전극을 형성하는 단계를 포함한다.

상기 층간 절연막을 형성하는 단계는 스핀 코팅 방법(spin coating)을 사용하여 상기 스핀 온 글라스막을 도포하는 공정과, 도포된 상기 스핀 온 글라스막을 경화시키는 공정을 포함하는 것이 바람직하다.

상기 층간 절연막은 규소 산화물(Si oxide)계 물질을 포함하는 것이 바람직하다.

상기 층간 절연막은 규소-탄소 결합 구조 및 탄소-수소 결합 구조 중에서 하나 이상의 결합 구조를 포함하는 것이 바람직하다.

상기 층간 절연막의 유전율이 2 내지 100 범위에 속하는 것이 바람직하다.

상기 층간 절연막은 실록산(siloxane)계 화합물, 실라젠(silazane)계 화합물 및 실리케이트(silicate)계 화합물 중에서 하나 이상의 화합물을 포함하는 것이 바람직하다.

상기 게이트 전극과 동일한 층에 형성된 제1 유지 전극과, 상기 소스 전극, 상기 드레인 전극 및 상기 제1 전극과 동일한 층에 형성된 제2 유지 전극을 더 포함하는 것이 바람직하다.

이에, 유기 발광 표시 장치의 구조를 간소화시키면서 불량률의 발생을 억제하고 성능을 향상시킬 수 있게 된다.

이하에서 본 발명의 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치를 첨부 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.

첨부 도면에서는, PMOS 구조의 박막 트랜지스터를 포함한 유기 발광 표시 장치를 도시하고 있다. 그러나 본 발명은 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, NMOS 구조 또는 CMOS 구조의 박막 트랜지스터에도 모두 적용될 수 있다.

또한, 첨부 도면에서는, 하나의 화소에 두개의 박막 트랜지스터(thin film transistor, TFT)와 하나의 축전 소자(capacitor)를 구비하는 2Tr-1Cap 구조의 능동 구동(active matrix, AM)형 유기 발광 표시 장치를 도시하고 있지만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 따라서 유기 발광 표시 장치는 하나의 화소에 셋 이상의 박막 트랜지스터와 둘 이상의 축전 소자를 구비할 수 있으며, 별도의 배선이 더 형성되어 다양한 구조를 갖도록 형성할 수도 있다.

본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 부호를 붙이도록 한다.

또한, 도면에서 여러 층 및 영역을 명확하게 표현하기 위하여 두께를 확대하여 나타내었다. 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 동일한 도면 부호를 붙였다. 층, 막, 영역, 판 등의 부분이 다른 부분 "위에" 또는 "상에" 있다고 할 때, 이는 다른 부분 "바로 위에" 있는 경우뿐 아니라 그 중간에 또 다른 부분이 있는 경우도 포함한다. 반대로 어떤 부분이 다른 부분 "바로 위에" 있다고 할 때에는 중간에 다른 부분이 없는 것을 뜻한다.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치를 개략적으로 도시한 배치도이다. 도 2는 도 1의 II-II선 및 II'-II'선을 따라 도시한 단면도이다. 여기서, II-II선에 따른 단면은 오른쪽에, II'-II'선에 따른 단면은 왼쪽에 도시하고 있다.

도 1에서 도시한 바와 같이, 유기 발광 표시 장치(100)는 하나의 화소에 제1 박막 트랜지스터(10), 제2 박막 트랜지스터(20), 축전 소자(80), 그리고 발광 소자(70)를 구비한다. 그리고 유기 발광 표시 장치(100)는 일 방향을 따라 배치되는 게이트 라인(151)과, 게이트 라인(151)과 절연 교차되는 데이터 라인(171) 및 공통 전원 라인(172)을 더 포함한다.

발광 소자(70)는 유기 발광 다이오드(organic light emitting diode, OLED)를 포함한다. 유기 발광 다이오드는 정공 주입 전극인 양(+)극, 전자 주입 전극인 음(-)극, 양(+)극과 음(-)극 사이에 배치된 유기층을 포함하는 구조를 가지며, 각 전극으로부터 각각 정공과 전자를 유기층 내부로 주입시켜 주입된 정공과 전자가 결합한 엑시톤(exiton)이 여기상태로부터 기저상태로 떨어질 때 발광이 이루어진다.

축전 소자(80)는 절연막을 사이에 두고 배치된 제1 유지 전극(158)과 제2 유지 전극(178)을 포함한다.

제1 박막 트랜지스터(10) 및 제2 박막 트랜지스터(20)는 각각 게이트 전극(152, 155), 소스 전극(173, 176), 드레인 전극(174, 177) 및 반도체층(131, 132)을 갖는다.

제1 박막 트랜지스터(10)는 발광시키고자 하는 발광 소자(70)를 선택하는 스위칭 소자로 사용된다. 제1 박막 트랜지스터(10)의 제1 게이트 전극(152)은 게이트 라인(151)과 전기적으로 연결되고, 제1 소스 전극(173)은 데이터 라인(171)과 연결되며, 제1 드레인 전극(176)은 축전 소자(80)의 제1 유지 전극(158)과 연결된다.

제2 박막 트랜지스터(20)는 선택된 발광 소자(70)의 유기층을 발광시키기 위한 구동 전원을 양극에 인가한다. 제2 박막 트랜지스터(20)의 제2 게이트 전극(155)은 축전 소자(80)의 제1 유지 전극(158)과 연결되고, 제2 소스 전극(176)은 공통 전원 라인(172)과 연결된다. 그리고 제2 박막 트랜지스터(20)의 제2 드레인 전극(177)에서 제1 전극(179)이 일체로 연장 형성된다. 제1 전극(179)은 발광 소자(70)의 양극이 된다. 그러나 본 발명이 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 유기 발광 표시 장치(100)의 구동 방법에 따라 제1 전극(179)이 발광 소자(70)의 음극이 될 수도 있다.

이와 같은 구조에 의하여, 제1 박막 트랜지스터(10)는 게이트 라인(151)에 인가되는 게이트 전압에 의해 구동되어 데이터 라인(171)에 인가되는 데이터 전압을 제2 박막 트랜지스터(20)로 전달하는 역할을 한다. 공통 전원 라인(172)으로부터 제2 박막 트랜지스터(20)에 인가되는 공통 전압과 제1 박막 트랜지스터(10)로부터 전달된 데이터 전압의 차에 해당하는 전압이 축전 소자(80)에 저장되고, 축전 소자(80)에 저장된 전압에 대응하는 전류가 제2 박막 트랜지스터(20)를 통해 발광 소자(70)로 흘러 발광 소자(70)가 발광하게 된다.

도 2를 참조하여 유기 발광 표시 장치(100)의 구조에 대해 구체적으로 설명하면 다음과 같다. 도 2는 제2 박막 트랜지스터(20), 발광 소자(70) 및 축전 소자(80)를 중심으로 도시하고 있다. 이하에서는 제2 박막 트랜지스터(20)를 중심으로 박막 트랜지스터의 구조에 대해 설명한다. 제1 박막 트랜지스터(10)는 그 구조가 제2 박막 트랜지스터(20)와 동일하므로 그 자세한 설명은 생략한다.

도 2에 도시한 바와 같이, 유리, 석영, 세라믹, 플라스틱 등으로 이루어진 절연성 기판 또는 스테인리스 강 등으로 이루어진 금속성 기판으로 형성되는 기판 부재(110) 위에 버퍼층(120)이 형성된다. 버퍼층(120)은 불순 원소의 침투를 방지하며 표면을 평탄화하는 역할을 하는 것으로, 이러한 역할을 수행할 수 있는 다양한 물질로 형성될 수 있다. 그러나 버퍼층(120)은 반드시 필요한 것은 아니며, 기판 부재(110)의 종류 및 공정 조건에 따라 생략될 수도 있다.

버퍼층(120) 위에는 반도체층(132)이 형성된다. 반도체층(132)은 다결정 규소로 형성될 수 있다. 반도체층(132)은 불순물이 도핑되지 않은 채널 영역(135)과, 채널 영역(135)의 양 옆으로 p+ 도핑되어 형성된 소스 영역(136) 및 드레인 영역(137)을 포함한다. 이 때, 도핑되는 이온 물질은 붕소(B)와 같은 P형 불순물이며, 주로 B_2H_6 이 사용된다. 여기서, 이러한 불순물은 박막 트랜지스터의 종류에 따라 달라진다.

반도체층(132) 위에는 규소 산화물 또는 규소 질화물로 형성된 게이트 절연막(140)이 형성된다. 게이트 절연막(140) 위에 게이트 전극(155) 및 제1 유지 전극(158)을 포함하는 게이트 배선이 형성된다. 그리고 도 2에 도시하지는 않았지만, 게이트 배선은 게이트 라인(151)(도 1에 도시) 및 그 밖에 배선을 더 포함한다. 이 때, 게이트 전극(155)은 반도체층(132)의 적어도 일부, 특히 채널 영역(135)과 중첩되도록 형성된다.

도 2에서 도시한 바와 달리, 게이트 배선(155, 158)은 다중층으로 형성될 수 있다. 일 예를 들면, 알루미늄 또는 알루미늄 합금을 하부층으로 사용하고 폴리브덴-텅스텐 또는 폴리브덴-텅스텐 나이트라이드를 상부층으로 사용하는 것이다. 이는 하부층으로 배선저항에 의한 신호저항을 막기 위해 비저항이 작은 알루미늄 또는 알루미늄 합금을 사용하고, 상부층으로 화학약품에 의한 내식성이 약하며 쉽게 산화되어 단선이 발생하는 알루미늄 또는 알루미늄 합금의 단점을 보완하기 위해 화학약품에 대한 내식성이 강한 폴리브덴-텅스텐 또는 폴리브덴-텅스텐 나이트라이드를 사용하는 것이다. 근래에는 폴리브덴, 알루미늄, 티타늄, 텅스텐 등이 배선재료로 각광받고 있다.

게이트 절연막(140) 상에는 게이트 배선(155, 158)을 덮는 층간 절연막(160)이 형성된다. 층간 절연막(160)은 스핀 온 글라스(spin on glass, SOG)막으로 형성된다. 층간 절연막(160) 형성에 사용되는 스핀 온 글라스막은 실록산(siloxane)계 화합물, 실라젠(silazane)계 화합물 및 실리케이트(silicate)계 화합물 중에서 하나 이상의 화합물을 포함하여 이루어진다. 이러한 층간 절연막(160)은 스핀 코팅(spin coating) 방법에 의해 평탄한 단일층으로 형성된다. 즉, 스핀 코팅 방법으로 스핀 온 글라스막을 도포하고, 도포된 스핀 온 글라스막을 경화시켜 최종적으로 평탄한 표면을 갖는 층간 절연막(160)을 형성한다. 이 때, 층간 절연막(160)은 규소 산화물계 물질(Si oxide)로 형성된다. 그리고 층간 절연막(160)은 규소-탄소(Si-C) 결합 구조 및 탄소-수소(C-H) 결합 구조 중에서 하나 이상의 결합 구조를 포함한다.

또한, 층간 절연막(160)이 갖는 유전율은 2 내지 100 범위에 속한다. 층간 절연막(160)은 축전 소자(80) 및 박막 트랜지스터(20)의 일부로 사용된다. 이 때, 층간 절연막(160)이 갖는 유전율이 2 내지 100 범위 사이에서 높은 유전율을 가질수록, 축전 소자(80)의 축전 용량이 향상된다. 또한, 층간 절연막(160)이 2 내지 100 범위 사이에서 낮은 유전율을 가질수록, 박막 트랜지스터(20)의 저항 및 정전 용량에 기인한 전기 신호 지연(RC delay)을 최소화할 수 있다.

그러나 층간 절연막(160)이 갖는 유전율이 2 보다 작거나 100 보다 크게 되면, 축전 소자(80)의 축전 용량 향상과 박막 트랜지스터(20)의 신호 지연 현상 억제라는 두 가지 특성 중에서 어느 하나는 만족시킬 수 있어도 다른 하나는 만족시키기 어려운 문제점이 생긴다.

이와 같이, 층간 절연막(160)을 평탄하게 형성하여, 층간 절연막(160) 위에 형성되는 도전층에 단선 및 단락과 같은 불량이 발생하는 것을 방지할 수 있다. 그리고 층간 절연막(160)을 박막 트랜지스터(20)의 신호 지연에 영향을 주지 않은 범위 내에서 축전 소자(80)가 요구하는 적절한 유전율을 갖도록 형성할 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 층간 절연막(160)은 단일층으로도 우수한 효과를 모두 가질 수 있는 장점이 있다. 따라서 평탄화 특성이 우수한 층간 절연막(160)을 형성함과 동시에 축전 소자(80) 및 박막 트랜지스터(20)의 형성에 유리한 유전율을 확보하면서, 얇은 두께로 형성할 수 있다. 이에, 유기 발광 표시 장치(100)를 전체적으로 얇게 형성할 수 있으며, 구조를 단순화시킬 수 있다. 또한, 유기 발광 표시 장치(100)의 제조 공정도 간소화시킬 수 있게 된다.

게이트 절연막(140)과 층간 절연막(160)은 반도체층(132)의 소스 영역(136) 및 드레인 영역(137)을 드러내는 콘택홀들(166, 167)을 가지고 있다.

층간 절연막(160) 위에는 소스 전극(176), 드레인 전극(177), 제2 유지 전극(178) 및 드레인 전극에서 일체로 연장 형성된 제1 전극(179)을 포함하는 데이터 배선이 형성된다. 그리고 도 2에 도시하지는 않았지만, 데이터 배선은 데이터 라인(171)(도 1에 도시), 공통 전원 라인(172)(도 1에 도시) 및 그 밖에 배선을 더 포함한다. 여기서, 소스 전극(176) 및 드레인 전극(177)은 각각 콘택홀(166, 167)을 통해 반도체층(132)의 소스 영역(136) 및 드레인 영역(137)과 연결된다.

층간 절연막(160) 상에는 데이터 배선(176, 177, 178, 179)을 덮는 화소 정의막(180)이 형성된다. 화소 정의막(180)은 제1 전극(179)을 노출시키는 개구부(181)를 갖는다. 그리고 개구부(181) 내의 제1 전극(179) 상에는 유기층(187)이 형성되고, 화소 정의막(180) 및 유기층(187) 상에는 제2 전극(197)이 형성된다. 즉, 유기층(187)은 화소 정의막(180)의 개구부(181) 내에서 제1 전극(179)과 제2 전극(197) 사이에 배치된다.

도 2에 도시한 바와 같이, 제1 전극(179), 유기층(187) 및 제2 전극(197)은 발광 소자(70)인 유기 발광 다이오드(organic light emitting diode, OLED)를 형성한다. 여기서, 제1 전극(179)은 발광 소자(70)의 양(+)극이 되고, 제2 전극(197)은 발광 소자(70)의 음(-)극이 된다. 그러나 본 발명이 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 유기 발광 표시 장치의 구동 방법에 따라, 제1 전극(179)이 발광 소자(70)의 음극이 되고, 제2 전극(197)이 발광 소자(70)의 양극이 될 수도 있다.

제1 전극(179)과 제2 전극(197)은 어느 하나는 투명한 도전성 물질로 형성되고 다른 하나는 반투명 또는 반사형 물질로 형성될 수 있다.

제1 전극(179)과 제2 전극(197)중에서 어느 하나는 투명한 도전성 물질로 형성되고 다른 하나는 반투명 물질로 형성되면, 양면 발광형 유기 발광 표시 장치가 된다. 그리고 제1 전극(177)은 반사형 물질로 형성하고 제2 전극(197)을 투명한 도전성 물질로 형성하면 전면 발광형 유기 발광 표시 장치가, 그 반대는 배면 발광형 표시 장치가 된다. 여기서, 제1 전극(179)을 투명한 도전성 물질로 형성할 경우에는 데이터 배선(176, 177, 178, 179) 일체를 모두 투명한 도전성 물질로 형성할 수도 있다.

투명한 도전성 물질로는 ITO(Indium Tin Oxide), IZO(Indium Zinc Oxide), ZnO(산화 아연) 또는 In_2O_3 (Indium Oxide) 등의 물질을 사용할 수 있다.

반사형 물질로는 리튬(Li), 칼슘(Ca), 플루오르화리튬/칼슘(LiF/Ca), 플루오르화리튬/알루미늄(LiF/Al), 알루미늄(Al), 은(Ag), 마그네슘(Mg) 등의 물질을 사용할 수 있다.

또한, 데이터 배선(176, 177, 178, 179)은, 게이트 배선(155, 158)과 마찬가지로, 서로 다른 종류의 재질로 만들어진 다층층으로 형성하여 각 재질이 갖는 단점을 보완할 수 있다.

또한, 게이트 배선(155, 158) 및 데이터 배선(176, 177, 178, 179)의 배치 및 구조는 본 실시예에 반드시 한정되는 것은 아니다. 따라서 박막 트랜지스터(10, 20) 및 기타 회로 배선의 구조에 따라 다양하게 변형될 수 있다. 즉, 게이트 라인, 데이터 라인, 공통 전원 라인 및 그 밖의 구성이 본 실시예와 다른 층에 형성될 수도 있다.

유기층(187)은 저분자 유기물 또는 고분자 유기물로 이루어질 수 있다. 이러한 유기층(187)은 유기 발광층을 포함하며, 유기 발광층을 이루는 물질에 따라 이의 주위에 형성된 정공 주입층(hole-injection layer, HIL), 정공 수송층(hole-transporting layer, HTL), 정공 저지층(hole blocking layer), 전자 수송층(electron-transporting layer, ETL), 전자 주입층(electron-injection layer, EIL), 전자 저지층(electron blocking layer, EBL) 등을 더 포함할 수 있다.

또한, 도 2에는 도시하지 않았으나, 제2 전극(197) 위로 봉지 부재가 더 형성될 수 있다.

이와 같이, 제1 전극(179)이 별도의 층을 이루지 않고, 데이터 배선과 동일한 층에서 박막 트랜지스터(20)의 드레인 전극(177)과 일체로 형성되므로, 유기 발광 표시 장치(100)의 구조를 더욱 단순화시킬 수 있다.

본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치(100)의 제조 방법을 도 3 내지 도 7을 참고하여 상세히 설명한다.

먼저, 도 3에 도시한 바와 같이, 기판 부재(110) 상에 버퍼층(120)을 형성하고 그 위에 다시 다결정 규소로 이루어진 반도체층(132)을 형성한다. 반도체층(132)은 일반적으로 비정질 규소층을 증착한 다음 이를 다결정화하는 방법으로 형성한다. 반도체층(132)을 얻는 방법으로는 로 열처리, 급속열처리(RTA), 엑시머 레이저 어닐링(ELA) 등의 다양한 방법이 가능하다. 이중에서 특히 엑시머 레이저 어닐링 기술의 일종인 SLS(sequential lateral solidification)는 상대적으로 적은 레이저 조사 횟수에 의해 양질의 반도체층(132)을 형성할 수 있다는 장점이 있다. SLS방법은 다결정 규소의 그레인(레이저가 조사된 액상영역과 레이저가 조사되지 않은 고상영역의 경계에서, 그 경계면에 대하여 수직방향으로 성장한다는 사실을 이용한 기술이다.

다음, 도 4에 도시한 바와 같이, 게이트 절연막(140)으로 반도체층(132)을 덮은 후, 게이트 전극(155) 및 제1 유지 전극(158)을 포함하는 게이트 배선을 형성한다. 그리고 게이트 전극(155)을 마스크로 하여 반도체층(132)에 고농도의 p⁺ 이온을 주입한다. 이렇게 고농도의 p⁺ 이온이 도핑된 게이트 전극(155)의 바깥쪽에 위치한 반도체층(132)에는 각각 소스 영역(136) 및 드레인 영역(137)이 형성되며, 소스 영역(136)과 드레인 영역(137)의 사이에는 이온이 도핑되지 않은 채널 영역(135)이 형성된다.

다음, 도 5에 도시한 바와 같이, 게이트 절연막(140) 위에 게이트 배선(155, 158)을 덮는 층간 절연막(160)을 형성한다. 층간 절연막(160)은 기판 부재(110) 상에, 즉 게이트 배선(155, 158)을 덮으면서 게이트 절연막(140) 위에 스핀 온 글라스막을 스핀 코팅 방법으로 도포한 후, 도포된 스핀 온 글라스막을 경화시켜 형성한다. 이 때, 층간 절연막(160)은 규소 산화물계 물질(Si oxide)로 형성된다. 그리고 층간 절연막(160)은 규소-탄소(Si-C) 결합 구조 및 탄소-수소(C-H) 결합 구조 중에서 하나 이상의 결합 구조를 포함한다. 또한, 층간 절연막(160)은 2 내지 100 범위에 속하는 유전율을 갖도록 형성된다. 층간 절연막(160)이 갖는 유전율은 스핀 온 글라스막에 첨가물을 첨가하여 조절할 수도 있다.

층간 절연막(160) 형성에 사용되는 스핀 온 글라스막은 실록산(siloxane)계 화합물, 실라젠(silazane)계 화합물 및 실리케이트(silicate)계 화합물 중에서 하나 이상의 화합물을 포함하여 이루어진다.

이와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 층간 절연막(160)을 평탄한 단일층으로 형성하면서 동시에 박막 트랜지스터(20)의 신호 지연에 영향을 주지 않은 범위 내에서 축전 소자(80)가 요구하는 적절한 유전율을 갖도록 형성할 수 있게 된다. 따라서 유기 발광 표시 장치(100)를 전체적으로 얇게 형성할 수 있으며, 구조를 단순화시킬 수 있어, 전체적인 제조 공정을 간소화시킬 수 있게 된다.

다음, 도 6에서 도시한 바와 같이, 사진 식각 공정을 통해 반도체층(132)의 소스 영역(136) 및 드레인 영역(137)이 드러나도록 층간 절연막(160) 및 게이트 절연막(140)을 제거하여 콘택홀들(166, 167)을 형성한다.

다음, 도 7에 도시한 바와 같이, 층간 절연막(160) 상에 소스 전극(176), 드레인 전극(177), 제2 유지 전극(178) 및 제1 전극(179)을 포함하는 데이터 배선을 형성한다. 이 때, 소스 전극(176) 및 드레인 전극(177)은 각각 콘택홀들(166, 167)을 통해 반도체층(132)의 소스 영역(136) 및 드레인 영역(137)과 연결된다.

다음, 데이터 배선(176, 177, 178)을 덮으며 제1 전극(179)을 드러내는 개구부(181)를 갖는 화소 정의막(180)을 형성하고, 개구부(181) 내의 제1 전극(179) 상에 유기층(187)을 형성한다. 그리고 그 위에 제2 전극(197)을 형성하여 앞서 도 2에서 도시한 유기 발광 표시 장치(100)를 완성한다.

이와 같이, 제1 전극(179)이 별도의 층을 이루지 않고, 데이터 배선과 동일한 층에서 박막 트랜지스터(20)의 드레인 전극(177)과 일체로 형성되므로, 유기 발광 표시 장치(100)의 제조 공정을 더욱 간소화시킬 수 있다.

이하에서는 도 8 및 도 9를 참조하여 본 발명에 따라 스핀 온 글라스막으로 형성된 층간 절연막과 일반적인 종래의 절연막을 그 성분을 비교하여 차이점을 설명한다.

도 8은 스핀 온 글라스막으로 형성된 층간 절연막(160)을 적외선 분광법을 사용하여 성분을 분석한 그래프이고, 도 9는 일반적인 화학 기상 증착 방법으로 형성된 절연막을 적외선 분광법을 사용하여 성분을 분석한 그래프이다.

도 8에 도시한 바와 같이, 스핀 온 글라스막으로 형성된 층간 절연막(160)은 규소-탄소 결합 구조 및 탄소-수소 결합 구조를 가지고 있다. 반면, 도 9에 도시한 바와 같이, 일반적인 화학 기상 증착 방법으로 형성된 절연막은 스핀 온 글라스막으로 형성된 층간 절연막(160)과 비교하여 규소-탄소 결합 구조 및 탄소-수소 결합 구조를 실질적으로 거의 가지고 있지 않음을 알 수 있다.

따라서 층간 절연막(160)의 성분을 분석하여 스핀 온 글라스막으로 형성된 것인지의 여부를 파악할 수 있다.

본 발명을 앞서 기재한 바에 따라 설명하였지만, 다음에 기재하는 특허청구범위의 개념과 범위를 벗어나지 않는 한, 다양한 수정 및 변형이 가능하다는 것을 본 발명이 속하는 기술 분야에 종사하는 자들은 쉽게 이해할 것이다.

발명의 효과

이상 설명한 바와 같이 본 발명에 따른 유기 발광 표시 장치는 구조가 간단하면서도 불량의 발생을 억제하고 향상된 성능을 갖게 된다.

즉, 층간 절연막은 평탄하게 형성되어 층간 절연막 위에 형성되는 도전층에 단선 및 단락과 같은 불량이 발생하는 것을 방지할 수 있다.

또한, 층간 절연막은 박막 트랜지스터의 신호 지연에 영향을 주지 않은 범위 내에서 축전 소자가 요구하는 적정한 유전율을 갖도록 형성할 수 있다.

또한, 층간 절연막은 단일층으로 형성되어 평탄화 특성과 유전율에 따르는 특성을 모두 확보할 수 있어, 유기 발광 표시 장치의 전체적인 두께를 줄일 수 있다.

또한, 발광 소자의 제1 전극이 별도의 층을 이루지 않고, 데이터 배선과 동일한 층에서 박막 트랜지스터의 드레인 전극과 일체로 형성되므로, 유기 발광 표시 장치의 구조를 더욱 단순화시킬 수 있다.

또한, 본 발명에 따른 유기 발광 표시 장치의 제조 방법에 따라 상기한 유기 발광 표시 장치를 제조할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 배치도이다.

도 2는 도 1의 II-II선 및 II'-II'선을 따라 도시한 단면도이다.

도 3 내지 도 7은 도 1의 유기 발광 표시 장치의 제조 방법을 각 단계별로 순차적으로 도시한 단면도이다.

도 8 및 도 9는 스핀 온 글라스막으로 형성된 절연막과 일반적으로 형성된 절연막을 각각 적외선 분광법을 사용하여 성분을 분석한 그래프이다.

* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명

10 : 제1 박막 트랜지스터 20 : 제2 박막 트랜지스터

70 : 발광 소자 80 : 축전 소자

110 : 기관 부재 120 : 버퍼층

132 : 반도체층 140 : 게이트 절연막

151 : 게이트 라인 155 : 게이트 전극

158 : 제1 유지 전극 160 : 층간 절연막

171 : 데이터 라인 172 : 공통 전원 라인

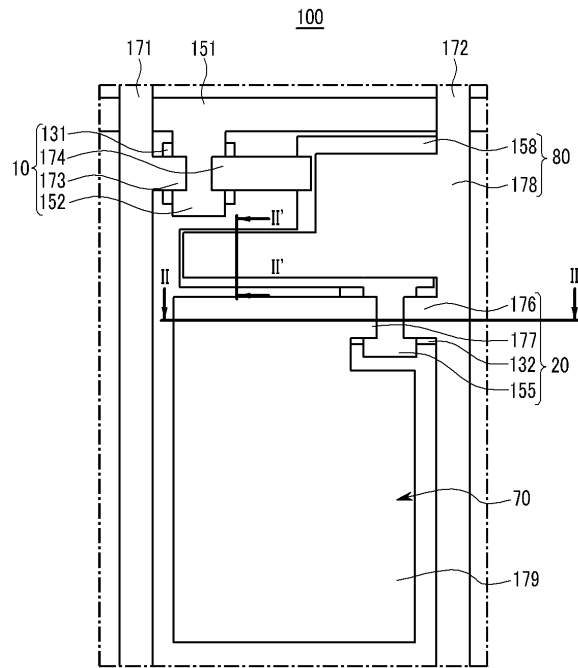
176 : 소스 전극 177 : 드레인 전극

179 : 제1 전극 180 : 화소 정의막

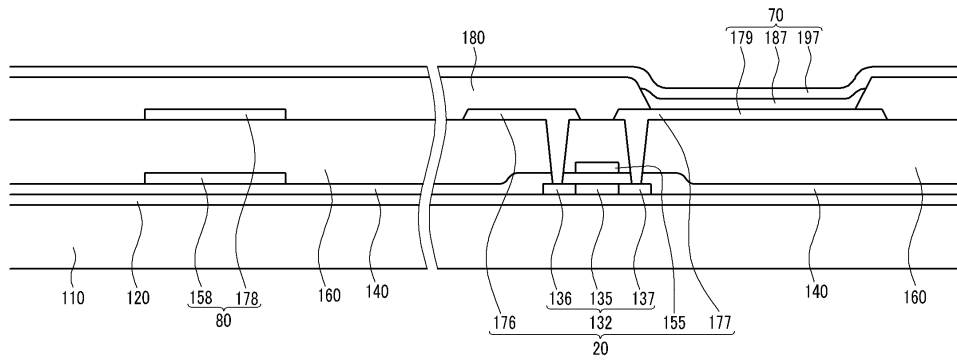
187 : 유기층 197 : 전극

도면

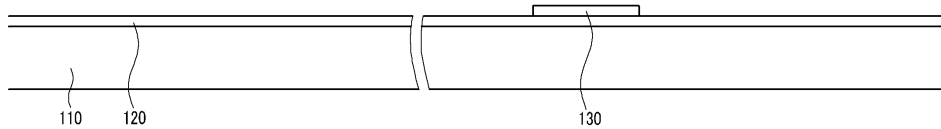
도면1



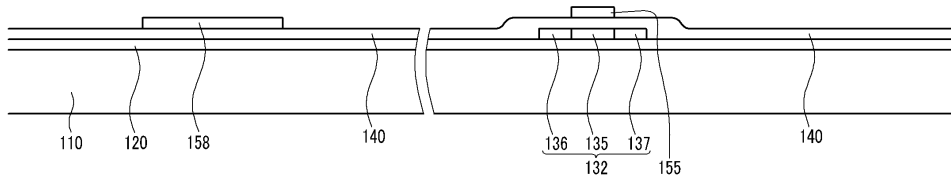
도면2



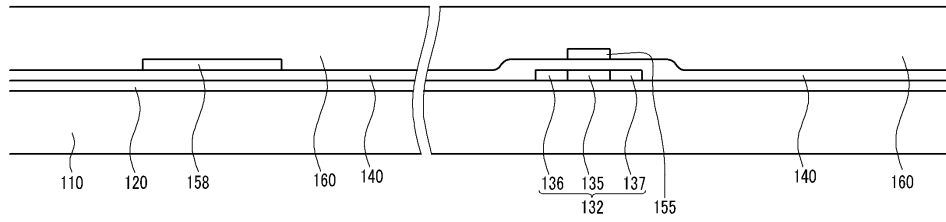
도면3



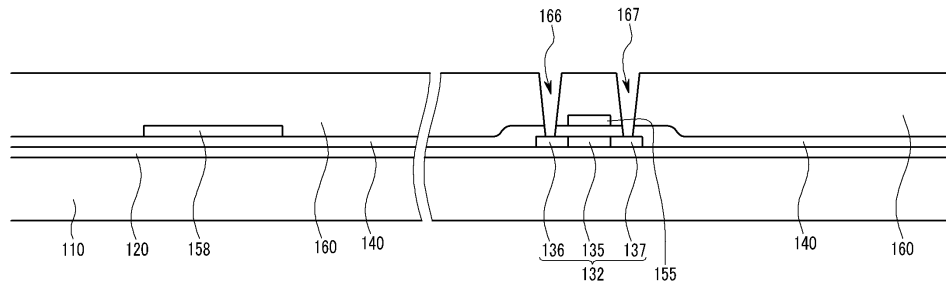
도면4



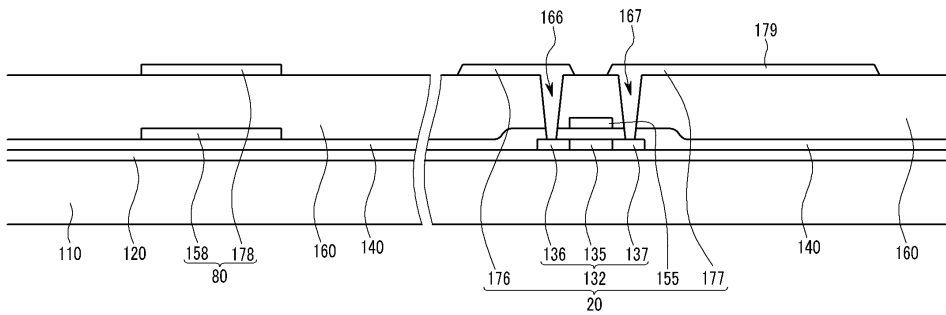
도면5



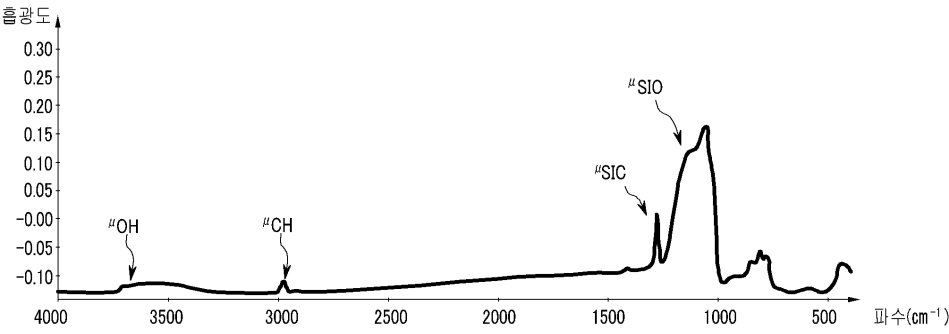
도면6



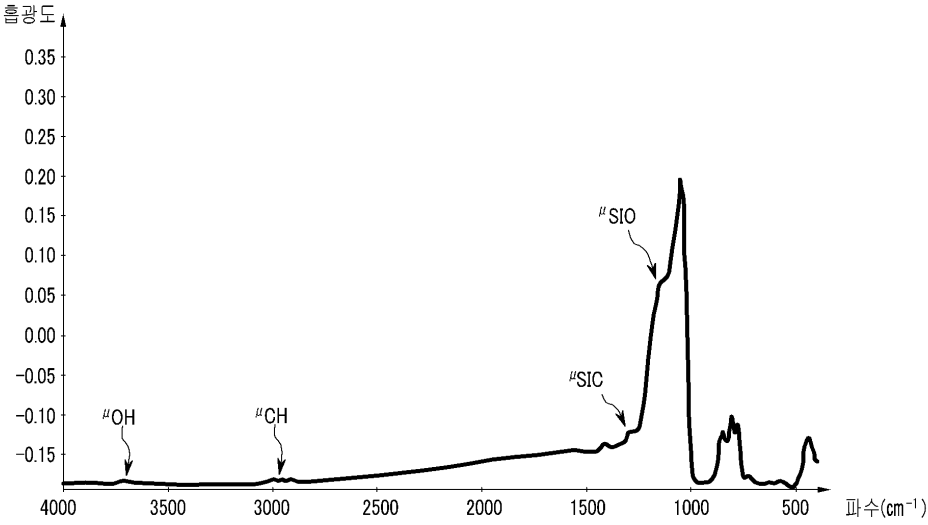
도면7



도면8



도면9



专利名称(译)	有机发光显示器及其制造方法		
公开(公告)号	KR100728790B1	公开(公告)日	2007-06-08
申请号	KR1020050123755	申请日	2005-12-15
申请(专利权)人(译)	三星SD眼有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	三星SD眼有限公司		
[标]发明人	JUN WOO SIK 전우식 YOO KYUNG JIN 유경진 KANG CHUL KYU 강철규 JEON HEE CHUL 전희철		
发明人	전우식 유경진 강철규 전희철		
IPC分类号	H05B33/22 H05B33/10		
CPC分类号	H01L27/3258 H01L51/5203 H01L51/5253 H01L51/56 Y10S428/917		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

提供一种有机发光显示装置及其制造方法，以通过形成平坦的层间绝缘膜来防止形成在层间绝缘膜上的导电层的短路和断开。有机发光显示装置包括基板构件（110），栅电极（155），层间绝缘膜（160），源电极（176），漏电极（177），第一电极（179），像素限定膜（180），有机层（187）和第二电极（197）。栅电极（155）形成在基板构件（110）上。层间绝缘膜（160）覆盖栅电极（155），由a构成旋涂玻璃膜，介电常数为2至100。源电极（176）和漏电极（177）形成在层间绝缘膜（160）上。第一电极（179）延伸到漏电极（177）并形成在与漏电极（177）相同的层上。像素限定膜（180）覆盖源电极（176），漏电极（177）和第一电极（179）。像素限定膜（180）具有暴露第一电极（179）的光圈单元。有机层（187）形成在光圈单元的第一电极（179）上。第二电极（197）形成在像素限定膜（180）和有机物上层（187）。

